

证券代码：300460

证券简称：ST惠伦

公告编号：2026-020

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东惠伦晶体科技股份有限公司2025年度审计报告》，截止2025年12月31日，公司经审计的实收股本为28,080.43万元，合并资产负债表中未分配利润为-55,151.77万元，未弥补亏损金额为55,151.77万元，超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司股东会审议。

二、亏损原因

1、截至2025年12月31日，公司累计亏损金额55,151.77万元；

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-16,646.57万元，主要原因有：

（1）市场竞争激烈，产品销售价格持续低迷。报告期内，公司电子元器件产品销售收入52,655.57万元，销售量164,182.39万只，销售量较上年同期增长9.70%；产品均价约0.32元，均价较上年下降7.47%。

（2）根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则，计提各项减值准备6,652.44万元。

三、应对措施

1、聚焦技术创新，注入发展新动力

持续加大研发投入，重点突破车规级、高基频、超小型化晶体核心技术，推出更多符合机器人、AI、车联网、光通信需求的高端产品，进一步拓展新兴市场。

2、深耕主营业务，拓展市场布局

深耕主营业务，深化消费类电子、物联网模组模块、工业控制等领域头部客户的交流合作；加强新兴领域布局，扩大车规级、AI、光通信产品市场份额；加快海外市场布局，重点开拓东南亚、欧美市场，提升全球品牌影响力与市场占有率。

3、深化数字转型，加强降本增效

持续优化数字化平台，推动生产、研发、供应链全流程智能化升级，优化生产工艺与自动化设备的协同配合，提升设备利用率，降低生产损耗，提升产品质量与交付效率。合理控制各项期间费用，提升公司整体运营效率与盈利能力。

4、强化合规治理，维护投资者利益

持续完善内控体系，加强合规培训与监督检查，提升全员合规意识。严格恪守各项监管要求，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续提升信息披露质量与针对性，确保所有投资者公平获取公司信息；加强与投资者的沟通交流，传递公司发展战略与经营理念，增进投资者对公司的了解与认同，切实维护投资者合法权益。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2026年4月29日